

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一一四年及一一三年第三季

公 司 地 址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電 話：(02)8913-1588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師核閱報告書	3
四、合併資產負債表	4
五、合併綜合損益表	5
六、合併權益變動表	6
七、合併現金流量表	7
八、合併財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8～9
(四)重大會計政策之彙總說明	10～11
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	12
(六)重要會計項目之說明	12～38
(七)關係人交易	38
(八)質押之資產	38
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	39
(十)重大之災害損失	39
(十一)重大之期後事項	39
(十二)其 他	39
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	40～42
2.轉投資事業相關資訊	43～44
3.大陸投資資訊	44
(十四)部門資訊	45



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網址	Web	kpmg.com/tw

會計師核閱報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

前言

台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年九月三十日之合併資產負債表，與民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。

範圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部份非重要子公司，係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據，民國一一四年及一一三年九月三十日之資產總額分別為5,514,321千元及2,835,998千元，分別占合併資產總額之26.98%及15.51%；負債總額分別為983,553千元及501,018千元，分別占合併負債總額之9.65%及6.60%；民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之綜合損益分別為78,946千元、47,975千元、309,415千元及85,307千元，分別占合併綜合損益之13.17%、23.32%、103.12%及9.09%。

保留結論

依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段)，除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱，對合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達台灣半導體股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年九月三十日之合併財務狀況，與民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併財務績效暨民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之合併現金流量之情事。

其他事項

列入上開合併財務報告之子公司中，於民國一一四年九月三十日有關鼎翰科技股份有限公司之部分子公司財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開該等財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。該等子公司於民國一一四年九月三十日之資產總額為2,457,668千元，占合併資產總額之12.03%；於民國一一四年七月一日至九月三十日及一一四年一月一日至九月三十日之營業收入淨額分別為938,347千元及2,809,473千元，分別占合併營業收入淨額之21.57%及20.71%。

列入上開合併財務報告之子公司中，於民國一一三年九月三十日有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師核閱，而係由其他會計師核閱，因此，本會計師對上開合併財務報告之核閱結果，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之核閱報告。鼎翰科技股份有限公司於民國一一三年九月三十日之資產總額為8,588,990千元，占合併資產總額之46.97%；於民國一一三年七月一日至九月三十日及一一三年一月一日至九月三十日之營業收入淨額分別為2,228,028千元及6,172,463千元，分別占合併營業收入淨額58.05%及58.03%。

安侯建業聯合會計師事務所

郭仰倫



會計師：

蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號
核准簽證文號：金管證審字第1040003949號
民國一一四年十一月七日

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十四年九月三十日、一十三年十二月三十一日及九月三十日

單位：新台幣千元

	114.9.30		113.12.31		113.9.30			114.9.30		113.12.31		113.9.30						
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%					
資 產																		
流動資產：																		
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	3,395,405	17	3,524,621	16	2,552,966	14	2100	短期借款(附註六(十))	\$	1,774,786	9	2,286,701	11	2,061,675	11	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-		20,132	-	102,118	1	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	38,286	-		70,121	-	56,672	-	
1150	應收票據淨額(附註六(三)及(十八))		56	-	12	-	62	-	2150	應付票據	329	-		-	-	-	-	
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十八))		3,355,963	17	3,365,399	16	3,016,670	16	2170	應付帳款	1,571,453	8		1,374,344	6	1,428,530	8	
1200	其他應收款		86,337	-	92,526	-	90,815	-	2200	其他應付款(附註六(十二))	803,582	4		939,090	4	923,007	5	
1220	本期所得稅資產		14,221	-	92,323	-	22,525	-	2230	本期所得稅負債	164,349	1		262,800	1	210,642	1	
130X	存貨(附註六(四))		3,675,504	18	3,878,007	18	3,616,645	20	2280	租賃負債－流動(附註六(十三))	120,147	1		134,573	1	107,981	1	
1410	預付款項		356,928	2	336,591	2	186,802	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十一))	330,149	2		314,125	1	165,140	1	
1470	其他流動資產		9,371	-	21,671	-	-	-	2399	其他流動負債	378,245	2		366,583	2	251,529	2	
1476	其他金融資產－流動(附註六(二))		469,810	2	401,899	2	604,176	4			5,181,326	27		5,748,337	26	5,205,176	29	
			11,363,595	56	11,733,181	54	10,192,779	56	非流動負債：									
非流動資產：																		
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		101,202	-	66,152	-	39,616	-	2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二))	28,078	-		26,784	-	21,293	-	
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))		4,089,086	20	4,414,437	21	4,350,857	23	2540	長期借款(附註六(十一))	3,226,199	16		2,980,445	14	902,874	5	
1755	使用權資產(附註六(七))		577,983	3	701,081	4	564,824	3	2570	遞延所得稅負債	1,159,004	6		1,188,571	6	930,271	5	
1805	商譽(附註六(九))		1,939,813	9	2,029,444	9	1,383,251	8	2580	租賃負債－非流動(附註六(十三))	477,077	2		568,029	3	449,778	2	
1822	無形資產(附註六(八))		1,031,034	5	1,148,483	6	479,962	3	2640	淨確定福利負債－非流動	35,509	-		21,033	-	23,869	-	
1840	遞延所得稅資產		746,614	4	729,049	3	549,686	3	2670	其他非流動負債	81,731	-		62,216	-	52,892	1	
1980	其他金融資產－非流動(附註六(二))		128,038	1	281,206	1	279,342	2			5,007,598	24		4,847,078	23	2,380,977	13	
1990	其他非流動資產		458,072	2	437,009	2	444,010	2			10,188,924	51		10,595,415	49	7,586,153	42	
			9,071,842	44	9,806,861	46	8,091,548	44	負債總計									
資產總計																		
		\$	20,435,437	100	21,540,042	100	18,284,327	100	歸屬母公司業主之權益：(附註六(十六))									
									3110	普通股股本	2,634,854	13		2,634,854	12	2,634,854	14	
									3200	資本公積	2,282,983	11		2,252,984	11	2,252,248	12	
									3300	保留盈餘	3,527,748	17		3,751,072	17	3,599,994	20	
									3400	其他權益	(528,278)	(3)		(244,678)	(1)	(204,548)	(1)	
									3500	庫藏股票	(741,295)	(4)		(599,878)	(3)	(599,878)	(3)	
									歸屬母公司業主之權益合計									
										7,176,012	34		7,794,354	36	7,682,670	42		
									36XX	非控制權益(附註六(五))	3,070,501	15		3,150,273	15	3,015,504	16	
									權益總計									
										10,246,513	49		10,944,627	51	10,698,174	58		
									負債及權益總計									
		\$	20,435,437	100	21,540,042	100	18,284,327	100			\$	20,435,437	100		21,540,042	100	18,284,327	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王秀亭

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年七月一日至九月三十日及一十四年及一十三年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	114年7月至9月		113年7月至9月		114年1月至9月		113年1月至9月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十八))	\$ 4,522,066	104	3,963,707	103	13,988,263	103	10,978,401	104
4190 減：銷貨退回及折讓	172,063	4	125,502	3	421,978	3	390,988	4
營業收入淨額	4,350,003	100	3,838,205	100	13,566,285	100	10,587,413	100
5000 營業成本(附註六(四))	3,033,916	70	2,770,475	72	9,622,101	71	7,518,218	71
營業毛利	1,316,087	30	1,067,730	28	3,944,184	29	3,069,195	29
6000 營業費用(附註六(十四)及(二十))：								
6100 推銷費用	482,741	11	433,508	11	1,497,511	11	1,199,490	11
6200 管理費用	235,918	5	228,560	6	695,551	5	644,663	6
6300 研究發展費用	213,716	5	113,981	3	602,783	5	322,088	3
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	10,248	-	10,682	-	13,199	-	10,195	-
	942,623	21	786,731	20	2,809,044	21	2,176,436	20
營業淨利	373,464	9	280,999	8	1,135,140	8	892,759	9
營業外收入及支出(附註六(十九))：								
7100 利息收入	8,959	-	10,257	-	32,915	-	30,681	-
7010 其他收入	7,116	-	20,918	1	24,983	-	40,509	-
7020 其他利益及損失	83,252	2	(21,458)	(1)	(41,673)	-	61,098	1
7050 財務成本	(43,525)	(1)	(31,416)	(1)	(134,938)	(1)	(73,884)	(1)
	55,802	1	(21,699)	(1)	(118,713)	(1)	58,404	-
稅前淨利	429,266	10	259,300	7	1,016,427	7	951,163	9
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	122,466	3	84,407	2	285,143	2	299,592	3
本期淨利	306,800	7	174,893	5	731,284	5	651,571	6
8300 其他綜合損益：								
8360 後續可能重分類至損益之項目								
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	321,427	7	23,573	1	(478,723)	(4)	314,398	3
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五))	(28,755)	(1)	7,250	-	47,499	-	(27,891)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	292,672	6	30,823	1	(431,224)	(4)	286,507	3
本期綜合損益總額	\$ 599,472	13	205,716	6	300,060	1	938,078	9
本期淨利歸屬於：								
母公司業主	\$ 145,992	3	81,715	3	303,647	2	310,102	3
非控制權益(附註六(五))	160,808	4	93,178	2	427,637	3	341,469	3
	\$ 306,800	7	174,893	5	731,284	5	651,571	6
綜合損益總額歸屬於：								
母公司業主	\$ 359,407	8	130,904	4	20,047	-	525,084	5
非控制權益(附註六(五))	240,065	5	74,812	2	280,013	1	412,994	4
	\$ 599,472	13	205,716	6	300,060	1	938,078	9
基本每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.60		0.33		1.23		1.25	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(二十一))	\$ 0.60		0.33		1.23		1.25	

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：王秀亭

~5~



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一四四年及一三三年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						國外營運機構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計					
民國一三三年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,209,251	1,129,743	531,125	2,155,995	3,816,863	(419,530)	(506,043)	7,735,395	2,964,073	10,699,468
本期淨利	-	-	-	-	310,102	310,102	-	-	310,102	341,469	651,571
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	214,982	-	214,982	71,525	286,507
本期綜合損益總額	-	-	-	-	310,102	310,102	214,982	-	525,084	412,994	938,078
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(93,835)	(93,835)	-	(93,835)
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	71,521	-	(71,521)	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	31,920	-	-	-	-	-	-	31,920	-	31,920
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	11,077	-	-	-	-	-	-	11,077	-	11,077
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(361,563)	(361,563)
民國一三三年九月三十日餘額	\$ 2,634,854	2,252,248	1,201,264	531,125	1,867,605	3,599,994	(204,548)	(599,878)	7,682,670	3,015,504	10,698,174
民國一四四年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354	3,150,273	10,944,627
本期淨利	-	-	-	-	303,647	303,647	-	-	303,647	427,637	731,284
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(283,600)	-	(283,600)	(147,624)	(431,224)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	303,647	303,647	(283,600)	-	20,047	280,013	300,060
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(141,417)	(141,417)	-	(141,417)
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	46,118	-	(46,118)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(228,976)	228,976	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	32,288	-	-	-	-	-	-	32,288	-	32,288
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	(2,289)	-	-	-	-	-	-	(2,289)	-	(2,289)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(359,785)	(359,785)
民國一四四年九月三十日餘額	\$ 2,634,854	2,282,983	1,247,382	302,149	1,978,217	3,527,748	(528,278)	(741,295)	7,176,012	3,070,501	10,246,513

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：王秀亭

經理人：王秀亭

會計主管：鄭懿誠

台灣半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至九月三十日

單位：新台幣千元

	114年1月至9月	113年1月至9月
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,016,427	951,163
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	677,806	669,140
攤銷費用	161,114	83,408
預期信用減損損失	13,199	10,195
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	7,990	7,702
利息費用	102,890	72,448
利息收入	(32,915)	(30,681)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	21,046	6,068
非金融資產減損迴轉利益	(1,724)	(2,050)
其他	(2,289)	11,077
收益費損項目合計	947,117	827,307
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產／負債增減	(13,787)	(77,413)
應收票據(增加)減少	(44)	245
應收帳款增加	(3,763)	(451,196)
其他應收款(增加)減少	6,171	(18,473)
存貨(增加)減少	202,503	(265,355)
預付款項增加	(20,337)	(58,065)
其他流動資產減少	12,300	-
其他金融資產減少	138,480	76,740
應付票據減少	329	-
應付帳款增加	197,109	71,741
其他應付款減少	(135,716)	(12,609)
其他流動負債(增加)減少	6,837	(9,921)
淨確定福利負債增加(減少)	14,476	(15,466)
其他非流動負債增加	9,637	5,927
調整項目合計	1,361,312	73,462
營運產生之現金流入	2,377,739	1,024,625
收取之利息	32,933	30,680
支付之利息	(67,910)	(53,482)
支付之所得稅	(352,624)	(355,955)
營業活動之淨現金流入	1,990,138	645,868
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(39,662)	(20,267)
取得不動產、廠房及設備	(178,014)	(149,897)
處分不動產、廠房及設備	9,158	1,620
取得無形資產	(59,075)	(13,309)
其他金融資產(增加)減少	(53,223)	(457,169)
其他非流動資產減少	(6,587)	65,706
預付設備款增加	(157,279)	(347,805)
投資活動之淨現金流出	(484,682)	(921,121)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(511,915)	440,280
舉借長期借款	1,452,629	413,950
償還長期借款	(1,191,963)	(493,719)
租賃本金償還	(147,660)	(96,646)
存入保證金增加(減少)	(705)	81
發放現金股利	(494,683)	(495,051)
庫藏股票買回成本	(141,417)	(93,835)
非控制權益淨變動	(359,785)	(361,563)
籌資活動之淨現金流出	(1,395,499)	(686,503)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(239,173)	131,275
本期現金及約當現金減少數	(129,216)	(830,481)
期初現金及約當現金餘額	3,524,621	3,383,447
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,395,405</u>	<u>2,552,966</u>

董事長：王秀亭



(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一四年及一一三年第三季
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為整流器之製造與買賣業務及自動辨識系統產品製造與服務。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一一四年十一月七日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一一四年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則，且對合併財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第21號之修正「缺乏可兌換性」
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」有關國際財務報導準則第9號第4.1節之應用指引及國際財務報導準則第7號之相關揭露規定

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則會計準則之影響

合併公司評估適用下列自民國一一五年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則會計準則，將不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「涉及依賴自然電力之合約」

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

國際會計準則理事會已發布及修正但尚未經金管會認可之準則及解釋，對合併公司可能攸關者如下：

新發布或修訂準則	主要修訂內容	理事會發布之 生效日
國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」	<p>新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。此等三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引，為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎，並將影響所有公司。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更具結構化之損益表：根據現行準則，公司使用不同的格式來表達其經營成果，使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表，引入新定義之「營業利益」小計，並規定所有收益及費損，將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。 • 管理階層績效衡量(MPMs)：新準則引入管理階層績效衡量之定義，並要求公司於財務報表之單一附註中，對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。 • 較細分之資訊：新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。 	<p>2027年1月1日</p> <p>註：金管會於民國114年9月25日發布新聞稿宣布我國將於民國117會計年度接軌國際財務報導準則第18號。如公司有提前適用之需求，亦得於金管會認可後，選擇提前適用。</p>

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

合併公司預期下列其他尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」及國際財務報導準則第19號之修正

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。

除下列所述外，本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一三年度合併財務報告相同，相關資訊請參閱民國一一三年度合併財務報告。

(二) 合併基礎

1. 列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			114.9.30	113.12.31	113.9.30	
本公司	Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
本公司	Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
本公司	Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
本公司	Taiwan Semiconductor Europe GmbH (TSCE)	一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
本公司	Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
本公司	Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	25.22 %	25.22 %	25.22 %	註3
本公司	鼎翰科技	條碼印表機之製造及買賣業務	35.74 %	35.87 %	35.89 %	註4
Ever Energetic	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	36.96 %	36.96 %	36.96 %	註3
Ever Energetic	TSC America, Inc.(TSCA)	整流器之買賣業務	75.00 %	75.00 %	75.00 %	註3
Ever Winner	TSCH	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	37.82 %	37.82 %	37.82 %	註3
Ever Winner	TSCA	整流器之買賣業務	25.00 %	25.00 %	25.00 %	註3
Ever Winner	上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	整流器之買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
TSCH	陽信長威電子有限公司(陽信長威)	整流器之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCH	天津長威科技有限公司(天津長威)	晶片之製造及買賣業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	註3
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	各種生產事業之投資及一般進出口業務	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)	條碼印表機及其零件之買賣	-	-	100.00 %	註1
鼎翰科技	Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	TSC Auto ID Technology India Private Limited (TSCIN)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Mosfortico Investments sp. z o.o. (TSCPL)	一般投資	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
鼎翰科技	Bluebird Inc. (BB)	經營企業行動電腦及其零件產銷	99.85 %	96.54 %	-	註3

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比			說明
			114.9.30	113.12.31	113.9.30	
鼎翰科技及BB	Bluebird Latin America S. de R.L. de CV (BBMX)	經營企業行動電腦及其零件產銷	100.00 %	100.00 %	-	註2、註3
TSCAE	TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCAE	TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	條碼印表機及其零件之買賣	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSC HK	天津國聚科技有限公司(天津國聚)	條碼印表機及其零件之產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
DLS	Precision Press & Label, Inc. (PPL)	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
TSCPL	MGN sp. z o.o. (MGN)	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-
BB	Bluebird USA Inc. (BBUS)	經營企業行動電腦及其零件產銷	100.00 %	100.00 %	-	註3
BB	Bluebird India R&D Center Private Ltd. (BBIN)	研發及設計企業行動電腦、技術服務	99.00 %	99.00 %	-	註3
BB	Bluebird Germany GmbH (BBDE)	經營企業行動電腦及其零件產銷	100.00 %	100.00 %	-	註3
BB	Bluebird Europe SL (BBES)	經營企業行動電腦及其零件產銷	100.00 %	100.00 %	-	註3
BB	Bluebird Japan Co., Ltd. (BBJP)	經營企業行動電腦及其零件產銷	100.00 %	-	-	註3

註1：鼎貫科技已於民國一一三年五月董事會決議解散清算，民國一一三年十一月已向法院聲報清算完結。

註2：鼎翰科技於民國一一三年十一月透過企業合併取得南韓子公司BB，BB持有BBMX 99.97%股權，鼎翰科技於民國一一三年十一月購入BBMX剩餘股權0.03%後，與BB共同持有BBMX 100%之股權。

註3：係非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

註4：本公司對鼎翰科技具經營控制權，故將其視為具控制能力之子公司。

2.未列入合併財務報告之子公司：無。

(三)所得稅

合併公司係依國際會計準則公報第34號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露中期間之所得稅費用。

所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量，並依預計全年度當期所得稅費用及遞延所得稅費用之比例分攤為當期所得稅費用及遞延所得稅費用。

所得稅費用係直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者，係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異，以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。

(四)員工福利

中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導期間結束日(以下稱報導日)依精算決定退休金成本率，以年初至當期期末為基礎計算，並針對該報導日後之重大市場波動，及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製本合併財務報告時，必須對未來（包括氣候相關風險及機會）作出判斷及估計，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

編製合併財務報告時，管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一三年度合併財務報告一致。

六、重要會計項目之說明

除下列所述外，本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一三年度合併財務報告尚無重大差異，相關資訊請參閱民國一一三年度合併財務報告。

(一)現金及約當現金

	<u>114.9.30</u>	<u>113.12.31</u>	<u>113.9.30</u>
現金及零用金	\$ 666	826	725
支票及活期存款	2,933,122	2,978,256	2,064,645
定期存款	1,016,847	1,127,679	885,126
附買回票券	-	-	100,000
減：原始到期日超過三個月以上之定期存款(附註六(二))	<u>(555,230)</u>	<u>(582,140)</u>	<u>(497,530)</u>
	<u><u>\$ 3,395,405</u></u>	<u><u>3,524,621</u></u>	<u><u>2,552,966</u></u>

合併公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十二)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

流 動：	<u>114.9.30</u>	<u>113.12.31</u>	<u>113.9.30</u>
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產：			
受益憑證	\$ -	20,089	100,074
遠期外匯合約	<u>-</u>	<u>43</u>	<u>2,044</u>
	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>20,132</u></u>	<u><u>102,118</u></u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
其他金融資產：			
原始到期日超過三個月至			
一年內之定期存款	\$ 469,810	358,240	271,380
其 他(註)	-	43,659	332,796
	<u>\$ 469,810</u>	<u>401,899</u>	<u>604,176</u>
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
或有對價	\$ 36,176	68,931	56,008
遠期外匯合約	2,110	1,190	664
	<u>\$ 38,286</u>	<u>70,121</u>	<u>56,672</u>
非 流 動：			
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融資產：			
國外基金	<u>\$ 101,202</u>	<u>66,152</u>	<u>39,616</u>
其他金融資產：			
原始到期日超過一年以上			
之定期存款	\$ 85,420	223,900	226,150
存出保證金	42,618	57,306	53,192
	<u>\$ 128,038</u>	<u>281,206</u>	<u>279,342</u>
強制透過損益按公允價值衡量			
之金融負債：			
或有對價	<u>\$ 28,078</u>	<u>26,784</u>	<u>21,293</u>

註：鼎翰科技於民國一十二年六月十二日收購MGN 100%股權，並存入歐元1,292千元至第三方託管專戶作為尾款，用於保障雙方皆已履行收購協議約定之義務，專戶款項已於民國一十四年一月七日結清。

合併公司已於附註六(二十二)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

2.從事衍生金融工具係為規避營業活動所暴露之匯率風險，合併公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及持有供交易之金融負債之衍生工具明細如下：

	114.9.30			
	合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 / NTD 120,593	美元兌台幣	114.10
	EUR	3,000 / NTD 106,470	歐元兌台幣	114.10

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

113.12.31					
		合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 / NTD	195,407	美元兌台幣	114.01
賣出/買入遠期外匯	EUR	1,000 / NTD	34,154	歐元兌台幣	114.01
113.9.30					
		合約金額		幣別	到期期間
賣出/買入遠期外匯	USD	6,000 / NTD	191,756	美元兌台幣	113.10
賣出/買入遠期外匯	EUR	6,000 / NTD	211,342	歐元兌台幣	113.10~113.11

(三)應收票據及應收帳款

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
應收票據	\$ 56	12	62
應收帳款	3,432,313	3,429,545	3,061,449
減：備抵損失	(76,350)	(64,146)	(44,779)
	<u>\$ 3,356,019</u>	<u>3,365,411</u>	<u>3,016,732</u>

合併公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

合併公司整流器部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

114.9.30			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,354,495	0.41%	5,616
逾期1~90天	94,071	0.69%	648
逾期91~180天	3,421	23.83%	815
逾期181~270天	31	50.00%	16
	<u>\$ 1,452,018</u>		<u>7,095</u>
113.12.31			
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,478,634	0.29%	4,281
逾期1~90天	102,982	1.01%	1,038
逾期91~180天	387	50.00%	194
	<u>\$ 1,582,003</u>		<u>5,513</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	113.9.30		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,438,046	0.36%	5,210
逾期1~90天	81,890	1.06%	868
逾期91~180天	738	26.23%	193
逾期181~270天	4	50.00%	2
	<u>\$ 1,520,678</u>		<u>6,273</u>

合併公司條碼列印機部門應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	114.9.30		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,567,578	1.00%	13,237
逾期1~90天	262,010	1.00%	2,620
逾期91~180天	36,947	3.00%	1,108
逾期181~270天	10,573	5.00%	529
逾期271~365天	57,202	10.00%	5,720
逾期365天以上	46,041	100.00%	46,041
	<u>\$ 1,980,351</u>		<u>69,255</u>

	113.12.31		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 1,369,204	0.88%	11,999
逾期1~90天	399,486	1.00%	3,995
逾期91~180天	22,192	3.00%	666
逾期181~270天	12,949	5.00%	647
逾期271~365天	2,663	10.00%	266
逾期365天以上	41,060	100.00%	41,060
	<u>\$ 1,847,554</u>		<u>58,633</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	113.9.30		
	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 1,131,390	1.01%	11,386
逾期1~90天	341,382	1.00%	3,414
逾期91~180天	21,294	3.00%	639
逾期181~270天	19,249	5.00%	962
逾期271~365天	6,014	10.00%	601
逾期365天以上	21,504	100.00%	21,504
	<u>\$ 1,540,833</u>		<u>38,506</u>

合併公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	114年1月至9月	113年1月至9月
期初餘額	\$ 64,146	46,449
本期認列	13,199	10,195
收回已沖銷之呆帳	-	241
本期沖銷	-	(13,604)
匯率變動之影響	(995)	1,498
期末餘額	<u>\$ 76,350</u>	<u>44,779</u>

截至民國一一四年九月三十日、一一三年十二月三十一日及九月三十日止，合併公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

(四)存 貨

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
製成品	\$ 1,450,206	1,710,762	1,736,175
半成品及在製品	856,045	664,694	589,759
原物料	1,169,664	1,212,681	1,048,312
在途存貨	199,589	289,870	242,399
	<u>\$ 3,675,504</u>	<u>3,878,007</u>	<u>3,616,645</u>

合併公司民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為3,015,669千元、2,670,699千元、9,452,164千元及7,305,394千元。民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日因存貨自成本沖減至淨變現價值而認列之營業成本分別為18,247千元、99,776千元、169,937千元及212,824千元。

截至民國一一四年九月三十日、一一三年十二月三十一日及九月三十日止，合併公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)具重大非控制權益之子公司

子公司之非控制權益對合併公司具重大性者如下：

子公司名稱	公司註冊 之 國 家	非控制權益之所有權 權益及表決權之比例		
		114.9.30	113.12.31	113.9.30
鼎翰科技	台灣	64.26 %	64.13 %	64.11 %

上述子公司之彙總性財務資訊如下，該等財務資訊係依據金管會認可之國際財務報導準則所編製，該等財務資訊係合併公司間之交易尚未銷除前之金額：

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
流動資產	\$ 5,914,730	5,948,499	4,539,454
非流動資產	6,469,735	6,757,364	5,077,186
流動負債	(3,551,014)	(3,834,188)	(3,094,903)
非流動負債	(3,800,997)	(3,770,396)	(1,411,521)
淨資產	\$ 5,032,454	5,101,279	5,110,216
非控制權益期末帳面金額	\$ 3,070,501	3,150,273	3,015,504

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
營業收入	\$ 2,747,653	2,228,046	8,685,286	6,172,515
本期淨利	\$ 250,214	145,509	663,839	533,766
其他綜合損益	234,289	(215,730)	(200,966)	(313,432)
綜合損益總額	\$ 484,503	(70,221)	462,873	220,334
歸屬於非控制權益				
之本期淨利	\$ 160,808	93,178	427,637	341,469
歸屬於非控制權益				
之綜合損益總額	\$ 240,065	74,812	280,013	412,994

	114年1月至9月	113年1月至9月
營業活動現金流量	\$ 1,126,353	475,609
投資活動現金流量	(273,704)	(505,623)
籌資活動現金流量	(982,500)	(126,429)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(150,329)	16,336
現金及約當現金淨減少數	\$ (280,180)	(140,107)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(六)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本、折舊及減損損失變動明細如下：

	土 地	房 屋 及建築	機 器 及 其他設備	總 計
成本或認定成本：				
民國114年1月1日餘額	\$ 866,666	1,546,272	9,098,439	11,511,377
增 添	-	12,928	165,086	178,014
處 分	-	-	(51,166)	(51,166)
報 廢	-	-	(345,054)	(345,054)
其 他(含利息資本化)	-	4,117	153,842	157,959
匯率變動之影響	246	(17,024)	(242,725)	(259,503)
民國114年9月30日餘額	<u>\$ 866,912</u>	<u>1,546,293</u>	<u>8,778,422</u>	<u>11,191,627</u>
民國113年1月1日餘額(調整後)	\$ 866,547	1,523,635	8,108,259	10,498,441
增 添	-	1,489	148,408	149,897
處 分	-	-	(26,985)	(26,985)
報 廢	-	-	(75,488)	(75,488)
其 他(含利息資本化)	-	607	281,336	281,943
匯率變動之影響	214	22,821	196,049	219,084
民國113年9月30日餘額	<u>\$ 866,761</u>	<u>1,548,552</u>	<u>8,631,579</u>	<u>11,046,892</u>
累計折舊及減損：				
民國114年1月1日餘額	\$ -	659,473	6,437,467	7,096,940
本年度折舊	-	33,296	509,047	542,343
減損迴轉利益	-	-	(1,724)	(1,724)
處 分	-	-	(45,131)	(45,131)
報 廢	-	-	(320,804)	(320,804)
其 他(含利息資本化)	-	-	1,458	1,458
匯率變動之影響	-	(7,673)	(162,868)	(170,541)
民國114年9月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>685,096</u>	<u>6,417,445</u>	<u>7,102,541</u>
民國113年1月1日餘額(調整後)	\$ -	606,480	5,484,064	6,090,544
本年度折舊	-	35,127	524,371	559,498
減損迴轉利益	-	-	(2,050)	(2,050)
處 分	-	-	(23,973)	(23,973)
報 廢	-	-	(70,812)	(70,812)
匯率變動之影響	-	7,723	135,105	142,828
民國113年9月30日餘額	<u>\$ -</u>	<u>649,330</u>	<u>6,046,705</u>	<u>6,696,035</u>
帳面金額：				
民國114年1月1日	<u>\$ 866,666</u>	<u>886,799</u>	<u>2,660,972</u>	<u>4,414,437</u>
民國114年9月30日	<u>\$ 866,912</u>	<u>861,197</u>	<u>2,360,977</u>	<u>4,089,086</u>
民國113年1月1日(調整後)	<u>\$ 866,547</u>	<u>917,155</u>	<u>2,624,195</u>	<u>4,407,897</u>
民國113年9月30日	<u>\$ 866,761</u>	<u>899,222</u>	<u>2,584,874</u>	<u>4,350,857</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 1.截至民國一一四年九月三十日、一一三年十二月三十一日及九月三十日止，合併公司之不動產、廠房及設備作長期借款及融資擔保之明細，請詳附註八。
- 2.本公司民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日購置固定資產利息費用資本化金額分別為173千元、343千元、909千元及1,218千元，資本化利率分別為1.74%、1.50%、1.74%及1.50%。

(七)使用權資產

	土地使用權	房屋及建築	機器設備	運輸設備	總計
帳面金額：					
民國114年1月1日	\$ 7,987	666,408	16,038	10,648	701,081
民國114年9月30日	\$ 7,356	542,495	14,634	13,498	577,983
民國113年1月1日	\$ 8,071	150,755	17,493	12,976	189,295
民國113年9月30日	\$ 8,160	528,750	17,252	10,662	564,824

(八)無形資產

	顧客關係	電腦軟體	商標權	專門技術	專利權	其他	合計
帳面金額：							
民國114年1月1日	\$ 742,592	152,650	102,168	81,934	80	69,059	1,148,483
民國114年9月30日	\$ 674,913	145,140	84,182	59,469	22	67,308	1,031,034
民國113年1月1日(調整後)	\$ 355,889	135,913	-	29,425	-	-	521,227
民國113年9月30日	\$ 346,048	114,502	-	19,412	-	-	479,962

(九)商譽

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
成本			
期初餘額	\$ 2,029,444	1,339,762	1,339,762
企業合併取得	-	638,578	-
匯率變動之影響	83,649	51,104	43,489
期末餘額	\$ 1,939,813	2,029,444	1,383,251

合併公司已分攤商譽至整流器部門及條碼列印機部門之現金產生單位，商譽分攤列示如下：

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
整流器部門現金產生單位	\$ 77,817	83,799	80,898
條碼列印機部門現金產生單位	1,861,996	1,945,645	1,302,353
	\$ 1,939,813	2,029,444	1,383,251

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

條碼列印機部門商譽之整體帳面金額係分攤至下列現金產生單位：

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
印表機事業群	\$ 853,099	918,669	886,865
標籤紙事業－DLS品牌	195,841	210,893	203,592
標籤紙事業－MGN品牌	214,113	204,252	211,896
行動裝置事業－Bluebird品牌	598,943	611,831	-
合 計	<u>\$ 1,861,996</u>	<u>1,945,645</u>	<u>1,302,353</u>

鼎翰科技為提供客戶完整之自動識別系統解決方案以提升集團整體市場佔有率及品牌競爭力，於民國一一三年十一月以韓元118,740,223千元(依收購日匯率換算新台幣約2,783,490千元)收購BB之96.54%股權，並於民國一一四年六月以韓元4,070,422千元購入BB之3.31%股權後，持有BB 99.85%股權。

(十)短期借款

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
無擔保銀行借款	\$ 1,379,001	1,985,419	1,776,825
進出口借款	395,785	295,065	284,850
擔保銀行借款	-	6,217	-
	<u>\$ 1,774,786</u>	<u>2,286,701</u>	<u>2,061,675</u>
尚未使用額度	<u>\$ 4,685,989</u>	<u>4,477,457</u>	<u>4,521,134</u>
利率區間(%)	<u>1.79%~4.85%</u>	<u>1.77%~7.52%</u>	<u>1.72%~7.52%</u>

有關合併公司利率、外幣及流動性風險之暴險資訊，請詳附註六(二十二)。

合併公司提供擔保品情形，請詳附註八及九。

(十一)長期借款

	114.9.30		
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.675%	119.01.15	\$ 13,660
	1.525%	118.03.15	427,300
	1.525%	118.02.01	160,800
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	117,333
	1.825%	115.12.04	12,104
	1.325%	115.12.04	14,359
	1.83%~1.87%	117.06.19	1,600,000
擔保銀行借款(註)	2.38%~4.00%	118.11.14	1,105,170
			3,562,916
減：未攤銷餘額			(6,568)
減：一年內到期部分			(330,149)
合 計			<u>\$ 3,226,199</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,723,170</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

113.12.31			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.675%	119.01.15	\$ 13,660
	1.525%	118.03.15	304,000
	1.525%	118.02.01	92,700
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	165,333
	1.325%	115.12.04	43,475
	1.325%	114.03.28	20,000
	1.77%~1.88%	116.12.02	540,000
擔保銀行借款(註)	2.37%~4.91%	118.11.14	<u>2,011,009</u>
			3,302,367
減：未攤銷餘額			(7,797)
減：一年內到期部分			<u>(314,125)</u>
合 計			<u>\$ 2,980,445</u>
尚未使用額度			<u>\$ 3,174,570</u>

113.9.30			
	利率區間	到期年度	金 額
無擔保銀行借款	1.675%	119.02.01	\$ 12,160
	1.525%	118.03.18	279,800
	1.525%	118.02.01	56,500
	1.320%	117.12.31	65,490
	1.805%	116.07.16	181,333
	1.805%	115.12.04	49,145
	1.325%	114.03.28	40,000
	1.325%	113.12.25	30,000
	1.77%~1.81%	115.03.13	340,000
擔保銀行借款	4.89%~5.42%	116.12.15	<u>13,586</u>
			\$ 1,068,014
減：一年內到期部分			<u>(165,140)</u>
合 計			<u>\$ 902,874</u>
尚未使用額度			<u>\$ 3,223,170</u>

註：鼎翰科技以收購取得BB公司之股權設質作為擔保，此筆借款金額係用於支應收購BB公司所需支付之現金對價及相關費用。

合併公司以資產設定抵押供銀行借款之擔保情形請詳附註八。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十二)其他應付款

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
應付薪資及獎金	\$ 401,291	428,091	382,292
應付設備款	42,972	49,494	87,046
其 他	359,319	461,505	453,669
	<u>\$ 803,582</u>	<u>939,090</u>	<u>923,007</u>

(十三)租賃負債

合併公司租賃負債之帳面金額如下：

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
流動	\$ 120,147	134,573	107,981
非流動	477,077	568,029	449,778
	<u>\$ 597,224</u>	<u>702,602</u>	<u>557,759</u>

到期分析請詳附註六(二十二)金融工具。

租賃認列於損益之金額如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
租賃負債之利息費用	\$ <u>22,562</u>	<u>11,547</u>	<u>35,681</u>	<u>19,965</u>
短期租賃之費用	\$ <u>3,331</u>	<u>11,256</u>	<u>13,440</u>	<u>15,761</u>
低價值租賃資產之 費用(不包含短期 租賃之低價值租 賃)	\$ <u>3,338</u>	<u>1,963</u>	<u>9,951</u>	<u>3,170</u>

合併公司承租若干建築物、運輸設備及機器設備做為辦公室、廠房、公務車及日常營運使用，租賃期間為1~11年。位於美國之辦公室及倉庫租賃約定每年依2.5%至10.8%費率調增租賃給付；於印度之辦公室約定每年依4%至5%費率調整租賃給付。

認列於現金流量表之金額如下：

	114年1月至9月	113年1月至9月
租賃之現金流出總額	\$ <u>206,732</u>	<u>135,542</u>

(十四)員工福利

1.確定福利計畫

因前一年度報導日後未發生重大市場波動、及重大縮減、清償或其他重大一次性事項，故合併公司採用民國一一三年及一一二年十二月三十一日精算決定之退休金成本衡量及揭露期中期間之退休金成本。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司列報為費用之明細如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
營業成本	\$ 46	72	140	210
推銷費用	10	18	29	55
管理費用	109	110	328	327
研究發展費用	23	25	71	73
	<u>\$ 188</u>	<u>225</u>	<u>568</u>	<u>665</u>

2.確定提撥計畫

合併公司民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為13,792千元、18,161千元、25,838千元及53,614千元，已提撥至勞工保險局。

3.海外子公司則依當地法律適用之退休辦法，民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日認列之退休金費用各為26,974千元、13,217千元、97,226千元及39,118千元。

(十五)所得稅

1.合併公司所得稅費用如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
當期所得稅費用				
當期產生	\$ 72,039	158,136	253,866	356,102
未分配盈餘加徵稅額	-	-	11,775	16,821
調整前期之當期所得稅	24,767	-	(7,218)	(1,641)
	<u>96,806</u>	<u>158,136</u>	<u>258,423</u>	<u>371,282</u>
遞延所得稅費用(利益)				
暫時性差異之發生	25,660	(73,729)	26,720	(71,690)
所得稅費用	<u>\$ 122,466</u>	<u>84,407</u>	<u>285,143</u>	<u>299,592</u>

2.合併公司認列於其他綜合損益之下之所得稅明細如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
後續可能重分類至損益之科目：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 28,755	(7,250)	(47,499)	27,891

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

- 3.合併公司民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日並無認列於權益之所得稅費用。
- 4.截至民國一一四年九月三十日止，本公司及鼎翰科技之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關分別核定至民國一一一年度及一一二年度。
- 5.本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」第39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十六)權益

1.股本

本公司民國一一四年九月三十日、一一三年十二月三十一日及九月三十日額定股本皆為9,000,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本皆為2,634,854千元，每股面額均為10元。

2.資本公積

	<u>114.9.30</u>	<u>113.12.31</u>	<u>113.9.30</u>
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	264,353	232,065	232,065
員工認股權發行溢價	24,378	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	104,734	107,023	106,287
	<u>\$ 2,282,983</u>	<u>2,252,984</u>	<u>2,252,248</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4.特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一一四年及一一三年九月三十日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

5. 盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一四年六月十九日及一一三年六月十九日經股東常會決議民國一一三年度及一一二年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	113年度		112年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 2.02	<u>526,971</u>	2.00	<u>526,971</u>

6. 庫藏股票

民國一一四年一月一日至九月三十日，本公司依證券交易法第28條之2規定，為轉讓予員工買回之庫藏股共3,000千股，計141,417千元。

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，不得享有股東權利。

另，截至民國一一四年及一一三年九月三十日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股皆為15,960千股，買回成本為599,878千元，列於庫藏股票項下。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

本公司於民國一一四年度及一一三年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為32,288千元及31,920千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國114年1月1日	\$ (244,678)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	(283,600)
民國114年9月30日餘額	<u>\$ (528,278)</u>
民國113年1月1日	\$ (419,530)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	214,982
民國113年9月30日餘額	<u>\$ (204,548)</u>

(十七)股份基礎給付

合併公司民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日間股份基礎給付無重大變動，相關資訊請參閱民國一一三年度合併財務報告。

(十八)客戶合約之收入

1.收入之細分

	114年7月至9月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 957,184	777,870	1,735,054
美 洲	180,695	1,169,969	1,350,664
歐 洲	447,548	792,823	1,240,371
其 他	17,011	6,903	23,914
	<u>\$ 1,602,438</u>	<u>2,747,565</u>	<u>4,350,003</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,602,438	-	1,602,438
條碼列印機	-	2,747,565	2,747,565
	<u>\$ 1,602,438</u>	<u>2,747,565</u>	<u>4,350,003</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

113年7月至9月			
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 1,099,468	581,337	1,680,805
美 洲	138,780	1,010,860	1,149,640
歐 洲	349,897	635,831	985,728
其 他	22,032	-	22,032
	<u>\$ 1,610,177</u>	<u>2,228,028</u>	<u>3,838,205</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 1,610,177	-	1,610,177
條碼列印機	-	2,228,028	2,228,028
	<u>\$ 1,610,177</u>	<u>2,228,028</u>	<u>3,838,205</u>
114年1月至9月			
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 3,035,328	2,944,886	5,980,214
美 洲	488,098	3,272,389	3,760,487
歐 洲	1,306,730	2,456,863	3,763,593
其 他	50,965	11,026	61,991
	<u>\$ 4,881,121</u>	<u>8,685,164</u>	<u>13,566,285</u>
主要產品線：			
整流器	\$ 4,881,121	-	4,881,121
條碼列印機	-	8,685,164	8,685,164
	<u>\$ 4,881,121</u>	<u>8,685,164</u>	<u>13,566,285</u>
113年1月至9月			
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要地區市場：			
亞 洲	\$ 2,925,153	1,640,175	4,565,328
美 洲	412,284	2,842,019	3,254,303
歐 洲	1,026,643	1,690,269	2,716,912
其 他	50,870	-	50,870
	<u>\$ 4,414,950</u>	<u>6,172,463</u>	<u>10,587,413</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	113年1月至9月		
	整流器 部 門	條碼列印機 部 門	合 計
主要產品線：			
整流器	\$ 4,414,950	-	4,414,950
條碼列印機	-	6,172,463	6,172,463
	<u>\$ 4,414,950</u>	<u>6,172,463</u>	<u>10,587,413</u>

2.合約餘額

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
應收票據及應收帳款	\$ 3,432,369	3,429,557	3,061,512
減：備抵損失	(76,350)	(64,146)	(44,780)
合 計	<u>\$ 3,356,019</u>	<u>3,365,411</u>	<u>3,016,732</u>

應收票據及應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十九)營業外收益及費損

1.利息收入

合併公司之利息收入明細如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
銀行存款利息	\$ <u>8,959</u>	<u>10,257</u>	<u>32,915</u>	<u>30,681</u>

2.其他收入

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
租金收入	\$ (22)	2,119	2,116	6,224
其 他	7,138	18,799	22,867	34,285
	<u>\$ 7,116</u>	<u>20,918</u>	<u>24,983</u>	<u>40,509</u>

3.其他利益及損失

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
處分不動產、廠房 及設備利益(損失)	\$ 1,374	(669)	(21,046)	(6,068)
外幣兌換利益(損 失)	85,043	(18,079)	(5,677)	80,772
透過損益按公允價 值衡量之金融工具 利益(損失)	2,345	(680)	(7,990)	(7,702)
不動產、廠房及設 備減損迴轉利益 (損失)	(20)	16	1,724	2,050
其 他	(5,490)	(2,046)	(8,684)	(7,954)
	<u>\$ 83,252</u>	<u>(21,458)</u>	<u>(41,673)</u>	<u>61,098</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4.財務成本

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
利息費用	\$ (12,589)	(11,394)	(103,799)	(54,262)
減：利息資本化	226	350	909	1,428
其他財務費用	(31,162)	(20,372)	(32,048)	(21,050)
	<u>\$ (43,525)</u>	<u>(31,416)</u>	<u>(134,938)</u>	<u>(73,884)</u>

(二十)員工及董事酬勞

依本公司民國一一四年六月十九日修訂之章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。前述員工酬勞比例中，應提撥至少不低於百分之一作為基層員工酬勞分派數額。

本公司如有以前年度累積虧損，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

修訂前章程之規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日員工及基層員工酬勞估列金額分別為9,459千元、4,915千元、19,759千元及22,944千元，董事酬勞金估列金額分別為1,576千元、819千元、3,293千元及3,824千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為發放年度之損益。

本公司民國一一三年度及一一二年度員工酬勞估列金額分別為34,336千元及55,799千元，董事酬勞金估列金額分別為5,723千元及9,300千元，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一三年度及一一二年度財務報告估列金額並無差異。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十一)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
本期淨利	\$ <u>145,992</u>	<u>81,715</u>	<u>303,647</u>	<u>310,102</u>
加權平均流通在外				
股數(千股)	<u>244,525</u>	<u>247,525</u>	<u>246,002</u>	<u>247,525</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.60</u>	<u>0.33</u>	<u>1.23</u>	<u>1.25</u>

2.稀釋每股盈餘

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
計算稀釋每股盈餘				
之本期淨利	\$ <u>145,992</u>	<u>81,715</u>	<u>303,647</u>	<u>310,102</u>
加權平均流通在外				
股數(千股)	244,525	247,525	246,002	247,525
員工酬勞	<u>172</u>	<u>77</u>	<u>541</u>	<u>558</u>
用以計算稀釋每股				
盈餘之當期流通				
在外普通股加權				
平均股數(千股)	<u>244,697</u>	<u>247,602</u>	<u>246,543</u>	<u>248,083</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.60</u>	<u>0.33</u>	<u>1.23</u>	<u>1.25</u>

(二十二)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2)信用風險集中情況

由於合併公司有廣大客戶群，並未顯著集中與單一客戶進行交易，並無銷貨收入佔營業收入金額10%。

(3)應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息但不包含淨額協議之影響。

	帳面金額	合 約 現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
114年9月30日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 1,774,786	1,783,243	1,783,243	-	-	-
或有對價	64,254	64,254	36,176	28,078	-	-
應付票據及帳款	1,571,782	1,571,782	1,571,782	-	-	-
其他應付款	803,582	803,582	803,582	-	-	-
租賃負債	597,224	602,589	148,032	152,386	288,334	13,837
長期借款(含一年內到期)	3,556,348	3,751,412	393,094	761,993	2,596,325	-
衍生金融負債						
遠期外匯合約	2,110	2,110	2,110	-	-	-
	<u>\$ 8,370,086</u>	<u>8,578,972</u>	<u>4,738,019</u>	<u>942,457</u>	<u>2,884,659</u>	<u>13,837</u>
113年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 2,286,701	2,297,312	2,297,312	-	-	-
或有對價	95,715	95,715	68,931	26,784	-	-
應付帳款	1,374,344	1,374,344	1,374,344	-	-	-
其他應付款	939,090	939,090	939,090	-	-	-
租賃負債	702,602	846,280	178,837	171,731	471,206	24,506
長期借款(含一年內到期)	3,294,570	3,524,278	374,508	515,253	2,634,137	380
衍生金融負債						
遠期外匯合約	1,190	1,190	1,190	-	-	-
	<u>\$ 8,694,212</u>	<u>9,078,209</u>	<u>5,234,212</u>	<u>713,768</u>	<u>3,105,343</u>	<u>24,886</u>
113年9月30日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 2,061,675	2,071,244	2,071,244	-	-	-
企業合併之或有對價	77,301	77,301	77,301	-	-	-
應付帳款	1,428,530	1,428,530	1,428,530	-	-	-
其他應付款	923,007	923,007	923,007	-	-	-
租賃負債	557,759	675,964	149,162	134,800	352,192	39,810
長期借款(含一年內到期)	1,068,014	1,102,174	180,498	453,698	466,622	1,356
衍生金融負債						
遠期外匯合約	664	664	664	-	-	-
	<u>\$ 6,116,950</u>	<u>6,278,884</u>	<u>4,830,406</u>	<u>588,498</u>	<u>818,814</u>	<u>41,166</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	114.9.30		113.12.31		113.9.30	
	匯率	台幣	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 元	30.445	\$ 2,879,422	32.785	2,462,291	31.65	2,245,717
歐 元	35.77	1,629,878	34.14	1,421,682	35.38	1,140,920
日 幣	0.2058	226,771	0.2099	218,854	0.2223	207,109
港 幣	3.9130	431,685	4.2220	428,308	4.0750	434,947
人 民 幣	4.2710	2,608,378	4.4780	2,545,509	4.5230	2,366,540
韓 元	0.0217	405	0.0223	2,128	0.0241	494
英 鎊	40.97	11,185	41.19	9,844	42.43	-
		<u>\$ 7,787,724</u>		<u>7,088,616</u>		<u>6,395,727</u>
<u>衍生商品</u>						
美 元	30.445	\$ -	32.785	-	31.65	2,044
歐 元	35.77	-	34.14	43	35.38	-
		<u>\$ -</u>		<u>43</u>		<u>2,044</u>
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 元	30.445	\$ 1,116,664	32.785	1,176,291	31.65	1,008,476
歐 元	35.77	749,617	34.14	866,072	35.38	525,858
日 幣	0.2058	71,757	0.2099	66,091	0.2223	77,399
港 幣	3.9130	1,811	4.2220	1,527	4.0750	1,870
人 民 幣	4.2710	1,525,640	4.4780	1,243,974	4.5230	1,117,499
韓 元	0.0217	405	0.0223	1,908	0.0241	276
		<u>\$ 3,465,894</u>		<u>3,355,863</u>		<u>2,731,378</u>
<u>衍生商品</u>						
美 元	30.445	\$ 1,254	32.785	1,190	31.65	-
歐 元	35.77	-	34.14	-	35.38	664
		<u>\$ 1,254</u>		<u>1,190</u>		<u>664</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2) 敏感性分析

合併公司貨幣性項目之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產及金融負債，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一四年及一一三年九月三十日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之稅前淨利將分別增加或減少為129,617千元及109,972千元；兩期分析係採用相同基礎。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一四年及一一三年七月一日至九月三十日及一一四年及一一三年一月一日至九月三十日外幣兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為85,043千元、(18,079)千元、(5,677)千元及80,772千元。

4. 利率分析

合併公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。合併公司內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少1%，在所有其他變數維持不變之情況下，合併公司民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日之稅前淨利將減少或增加53,311千元及31,297千元，主因係合併公司之變動利率銀行借款所致。

5. 其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

<u>報導日證券價格</u>	<u>114年1月至9月</u>		<u>113年1月至9月</u>	
	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>	<u>其他綜合損益稅後金額</u>	<u>稅後損益</u>
上漲1%	\$ -	810	-	1,318
下跌1%	\$ -	(810)	-	(1,318)

6. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		114.9.30			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
國外基金	\$ 101,202	-	-	101,202	101,202
小 計	101,202	-	-	101,202	101,202
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,395,405	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,356,019	-	-	-	-
其他應收款	86,337	-	-	-	-
存出保證金	42,618	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	597,848	-	-	-	-
小 計	7,478,227	-	-	-	-
合 計	\$ 7,579,429	-	-	101,202	101,202
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 2,110	-	2,110	-	2,110
或有對價	64,254	-	-	64,254	64,254
小 計	66,364	-	2,110	64,254	66,364
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款	\$ 1,571,782	-	-	-	-
其他應付款	803,582	-	-	-	-
租賃負債	597,224	-	-	-	-
銀行借款	5,331,134	-	-	-	-
小 計	8,303,722	-	-	-	-
合 計	\$ 8,370,086	-	2,110	64,254	66,364
		113.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 20,089	20,089	-	-	20,089
遠期外匯合約	43	-	43	-	43
國外基金	66,152	-	-	66,152	66,152
小 計	86,284	20,089	43	66,152	86,284
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 3,524,621	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,365,411	-	-	-	-
其他應收款	92,526	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	683,105	-	-	-	-
小 計	7,665,663	-	-	-	-
合 計	\$ 7,751,947	20,089	43	66,152	86,284

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

		113.12.31			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 1,190	-	1,190	-	1,190
或有對價	95,715	-	-	95,715	95,715
小 計	96,905	-	1,190	95,715	96,905
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,374,344	-	-	-	-
其他應付款	939,090	-	-	-	-
租賃負債	702,602	-	-	-	-
銀行借款	5,581,271	-	-	-	-
小 計	8,597,307	-	-	-	-
合 計	\$ 8,694,212	-	1,190	95,715	96,905
		113.9.30			
		公允價值			
	帳面金額	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 100,074	100,074	-	-	100,074
遠期外匯合約	2,044	-	2,044	-	2,044
國外基金	39,616	-	-	39,616	39,616
小 計	141,734	100,074	2,044	39,616	141,734
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	\$ 2,552,966	-	-	-	-
應收票據及帳款	3,016,732	-	-	-	-
其他應收款	90,815	-	-	-	-
其他金融資產(含流動及非流動)	883,518	-	-	-	-
小 計	6,544,031	-	-	-	-
合 計	\$ 6,685,765	100,074	2,044	39,616	141,734
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 664	-	664	-	664
或有對價	77,301	-	-	77,301	77,301
小 計	77,965	-	664	77,301	77,965
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款	\$ 1,428,530	-	-	-	-
其他應付款	923,007	-	-	-	-
租賃負債	557,759	-	-	-	-
銀行借款	3,129,689	-	-	-	-
小 計	6,038,985	-	-	-	-
合 計	\$ 6,116,950	-	664	77,301	77,965

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)衡量公允價值所採用之評價技術及假設

A.非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。

若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B.衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3)公允價值等級間之移動

合併公司於民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(4)第三等級之變動明細表

	透過損益按 公允價值衡量 之金融資產
民國114年1月1日	\$ 66,152
總利益或損失	
認列於損益	(4,612)
取得	<u>39,662</u>
民國114年9月30日	<u><u>\$ 101,202</u></u>
民國113年1月1日	\$ 22,383
總利益或損失	
認列於損益	(3,034)
取得	<u>20,267</u>
民國113年9月30日	<u><u>\$ 39,616</u></u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

上述總利益或損失，係列報於「其他利益及損失」。其中與民國一一四年及一一三年九月三十日仍持有之資產相關者如下：

	114年7月至9月	113年7月至9月	114年1月至9月	113年1月至9月
總利益或損失				
認列於損益(列報於「其他利益及損失」)	\$ 3,587	(2,733)	(4,612)	(3,034)

(5)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

合併公司公允價值歸類為第三等級具單一重大不可觀察輸入值，重大不可觀察輸入值之資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過損益按公允價值衡量之金融資產-國外基金	淨資產價值法	• 淨資產價值	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高
透過損益按公允價值衡量之金融負債-或有對價協議	選擇權評價模型	• 波動度、無風險利率、風險折現率及剩餘年限期數	

(二十三)財務風險管理

合併公司財務風險管理目標及政策與民國一一三年度合併財務報告所揭露者無重大變動。

(二十四)資本管理

合併公司資本管理目標、政策及程序與民國一一三年度合併財務報告所揭露者一致；另作為資本管理之項目之彙總量化資料與民國一一三年度合併財務報告所揭露者亦無重大變動。相關資訊請參閱民國一一三年度合併財務報告。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二十五)非現金交易之投資及籌資活動

合併公司於民國一一四年及一一三年一月一日至九月三十日並無非現金交易投資及籌資活動。

來自籌資活動之負債之調節如下表：

	<u>114.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>非現金之變動</u>			<u>114.9.30</u>
			<u>匯率變動</u>	<u>其他</u>	<u>租賃給付之變動</u>	
短期借款	\$ 2,286,701	(511,915)	-	-	-	1,774,786
長期借款	3,294,570	260,666	1,112	-	-	3,556,348
租賃負債	702,602	(147,660)	(5,657)	30,708	17,231	597,224
存入保證金	1,970	(705)	-	-	-	1,265
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 6,285,843</u>	<u>(399,614)</u>	<u>(4,545)</u>	<u>30,708</u>	<u>17,231</u>	<u>5,929,623</u>

	<u>113.1.1</u>	<u>現金流量</u>	<u>非現金之變動</u>			<u>113.9.30</u>
			<u>匯率變動</u>	<u>其他</u>	<u>租賃給付之變動</u>	
短期借款	\$ 1,621,395	440,280	-	-	-	2,061,675
長期借款	1,147,420	(79,769)	363	-	-	1,068,014
租賃負債	170,263	(96,646)	(16,983)	19,965	481,160	557,759
存入保證金	1,971	81	-	-	-	2,052
來自籌資活動之負債總額	<u>\$ 2,941,049</u>	<u>263,946</u>	<u>(16,620)</u>	<u>19,965</u>	<u>481,160</u>	<u>3,689,500</u>

七、關係人交易

(一)母公司與最終控制者

本公司為合併公司之最終控制者。

(二)主要管理人員報酬

主要管理人員報酬包括：

	<u>114年7月至9月</u>	<u>113年7月至9月</u>	<u>114年1月至9月</u>	<u>113年1月至9月</u>
短期員工福利	\$ 41,766	41,274	132,285	137,083
退職後福利	677	572	1,926	1,770
股份基礎給付	1,365	1,404	4,003	4,112
	<u>\$ 43,808</u>	<u>43,250</u>	<u>138,214</u>	<u>142,965</u>

有關股份基礎給付之說明請詳附註六(十七)。

八、質押之資產

合併公司提供質押擔保之資產帳面金額明細如下：

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>114.9.30</u>	<u>113.12.31</u>	<u>113.9.30</u>
不動產、廠房及設備	銀行借款	<u>\$ 67,586</u>	<u>82,052</u>	<u>85,621</u>

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司向銀行融資而提供之保證票據明細如下：

	114.9.30	113.12.31	113.9.30
新台幣	\$ 3,320,480	2,370,000	2,370,000
美金	32,330	22,300	22,300

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	114年7月至9月			113年7月至9月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	269,916	464,525	734,441	285,465	376,829	662,294
勞健保費用	27,116	28,961	56,077	31,905	33,104	65,009
退休金費用	19,109	21,845	40,954	17,871	13,732	31,603
董事酬金	-	10,544	10,544	-	6,244	6,244
其他員工福利費用	22,833	20,550	43,383	22,240	11,689	33,929
折舊費用	226,753	(7,526)	219,227	196,713	32,426	229,139
攤銷費用	1,470	37,477	38,947	4,057	24,738	28,795

功 能 別 性 質 別	114年1月至9月			113年1月至9月		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	854,001	1,370,612	2,224,613	841,749	1,095,113	1,936,862
勞健保費用	89,297	102,276	191,573	93,969	97,539	191,508
退休金費用	56,916	66,716	123,632	53,459	39,938	93,397
董事酬金	-	26,675	26,675	-	22,886	22,886
其他員工福利費用	68,790	63,142	131,932	69,125	39,013	108,138
折舊費用	567,188	110,618	677,806	575,290	93,850	669,140
攤銷費用	5,253	155,861	161,114	11,458	71,950	83,408

(二)營運之季節性：

合併公司之營運不受季節性或週期性因素影響。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一四年一月一日至九月三十日合併公司依編製準則之規定，應揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1.資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	貸出資金 之公司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高餘額 (註5)	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註2)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵損失 金額	擔保品		對個別對象 資金貸與 限額(註3)	資金貸 與限額 (註4)
1	鼎翰科技	TSCAE	其他應 收款-關 係人	是	36,400	-	-	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
1	鼎翰科技	TSCAE	其他應 收款-關 係人	是	182,000	178,850	128,772	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
1	鼎翰科技	MGN	其他應 收款-關 係人	是	218,400	214,620	191,906	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
1	鼎翰科技	MGN	其他應 收款-關 係人	是	218,400	214,620	-	3.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
1	鼎翰科技	TSCPL	其他應 收款-關 係人	是	69,160	67,963	32,193	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
2	BB	BBDE	其他應 收款-關 係人	是	3,640	3,577	-	4.60%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
2	BB	BBDE	其他應 收款-關 係人	是	3,640	3,577	1,789	4.60%	2	-	營運周轉	1,789	無	-	1,005,379	2,010,758
2	BB	BBES	其他應 收款-關 係人	是	218	215	215	4.60%	2	-	營運周轉	215	無	-	1,005,379	2,010,758
2	BB	BBES	其他應 收款-關 係人	是	331	326	326	4.60%	2	-	營運周轉	326	無	-	1,005,379	2,010,758
2	BB	BBMX	其他應 收款-關 係人	是	2,656	2,436	2,436	4.60%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758
3	DLS	鼎翰科技	其他應 收款-關 係人	是	199,230	182,670	121,780	5.00%	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,379	2,010,758

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係有短期融通資金之必要者。

註3：鼎翰科技與有短期融通資金性質之必要者或鼎翰科技直接持有表決權股份100%之國外公司對其從事資金貸與，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註4：鼎翰科技資金貸與他人或鼎翰科技直接持有表決權股份100%之國外公司對其從事資金貸與，其資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註5：係按民國一一四年三月三十一日美金匯率33.205及民國一一四年四月三十日歐元匯率36.40換算新台幣表達。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註3)	本期最高背書保證餘額(註5)	期末背書保證餘額	實際動支金額	背書保證以財產設定擔保金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註4)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係(註2)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	2,010,758	199,230	182,670	-	-	3.96 %	3,016,137	Y	N	N

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係指直接及間接持有表決權之股份超過50%之公司。

註3：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註4：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註5：係按民國一〇四年三月三十一日美金匯率33.205換算新台幣表達。

3. 期末持有之重大有價證券(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
本公司	Achi Capital Partners Fund LP	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	-	101,202	-	101,202	

4. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCJ	子公司	銷貨	(258,537)	(2) %		-		67,121	2 %	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(388,264)	(3) %		-		184,384	5 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(322,463)	(2) %		-		221,532	7 %	
本公司	上海瀚科	孫公司	銷貨	(222,538)	(2) %		-		12,070	- %	註2
本公司	上海瀚科	孫公司	進貨	168,806	2 %		-		-	- %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	1,418,673	15 %		-		(575,461)	(37) %	註2
本公司	天津長威	孫公司	進貨	213,539	2 %		-		(18,656)	(1) %	
鼎翰科技	TSCAE	子公司	銷貨	(623,285)	(5) %		-		836,851	25 %	
鼎翰科技	TSCAA	子公司	銷貨	(474,535)	(3) %		-		498,905	15 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	銷貨	(270,982)	(2) %		-		151,868	5 %	
鼎翰科技	天津國聚	子公司	進貨	817,561	8 %		-		(419,484)	(27) %	

註1：月結30-135天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應收付帳款係以淨額列示。

5. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵損失金額
					金 額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	184,384	2.63%	-		40,220	-
本公司	TSCA	孫公司	221,532	2.33%	-		36,470	-
陽信長威	本公司	孫公司	575,461	4.27%	-		141,506	-
鼎翰科技	TSCAE	子公司	836,851	1.19%	312,249		46,644	-
鼎翰科技	TSCAA	子公司	498,905	1.45%	149,837		84,434	-
鼎翰科技	天津國聚	子公司	151,868	4.28%	22,850		46,207	-
鼎翰科技	MGN	子公司	194,992	-%	-		-	-

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

帳列應收款項 之 公 司	交易對象 名 稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額(註1)	提列備抵 損失金額
					金 額	處理方式		
天津國聚	鼎翰科技	子公司	419,484	2.95%	-		110,435	-

註1：截至114年10月31日止收回金額。

6. 母子公司間業務關係及重大交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易 人 之 關 係	114年第三季交易往來情形			
				科 目	金 額	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
0	本公司	TSCE	1	推銷費用 —佣金支出	90,456	按月支付	0.65 %
0	本公司	TSCE	1	應付費用	16,654		0.08 %
0	本公司	TSCJ	1	銷貨收入	258,537	註三	1.85 %
0	本公司	TSCJ	1	應收帳款	67,121		0.33 %
0	本公司	TSCH	1	銷貨收入	388,264	按月支付	2.78 %
0	本公司	TSCH	1	應收帳款	184,384		0.90 %
0	本公司	TSCH	1	其他應收款	556		- %
0	本公司	TSCH	1	應付費用	86		- %
0	本公司	TSCA	1	銷貨收入	322,463	註三	2.31 %
0	本公司	TSCA	1	推銷費用 —佣金支出	3,258		0.02 %
0	本公司	TSCA	1	應收帳款	221,532		1.08 %
0	本公司	TSCA	1	其他應收款	9,960		0.05 %
0	本公司	TSCA	1	應付費用	1,502		0.01 %
0	本公司	上海瀚科	1	銷貨收入	222,538	按月支付	1.59 %
0	本公司	上海瀚科	1	應收帳款	72,602		0.36 %
0	本公司	上海瀚科	1	其他應收款	74		- %
0	本公司	上海瀚科	1	進貨	168,806		1.21 %
0	本公司	上海瀚科	1	應付帳款	60,532		0.30 %
0	本公司	陽信長威	1	進貨	1,418,673	註四	10.14 %
0	本公司	陽信長威	1	應付帳款	575,461	註五	2.82 %
0	本公司	天津長威	1	進貨	213,539		4.78 %
0	本公司	天津長威	1	應付帳款	18,656		0.09 %
0	本公司	天津長威	1	其他應付款	59,891		0.29 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	銷貨收入	870,213	註三	6.22 %
1	陽信長威	上海瀚科	3	應收帳款	285,913		1.40 %
1	天津長威	陽信長威	3	銷貨收入	184,499	註三	1.32 %

註一、編號之填寫方式如下：

1.0代表母公司。

2.子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註二、與交易人之關係種類標示如下：

1.母公司對子公司。

2.子公司對母公司。

3.子公司對子公司。

註三：銷售價格按一般市場價格為準。收款期間為月結90～180天。

註四：加工費係採成本加成，收款期間為月結90～180天。

註五：付款期限為進貨後月結180天。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一四年一月一日至九月三十日合併公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註6)			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,417,269	(238)	(238)	子公司 (註2)
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,858,448	167,068	167,068	子公司 (註2)
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	1,632	(178)	(178)	子公司 (註2)
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	59,578	(3,225)	(3,225)	子公司 (註2)
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	142,734	10,732	10,732	子公司 (註1)
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	616,171	148,180	15,519	子公司 (註2)
本公司	鼎翰科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	16,995	35.74 %	1,084,153	660,199	203,915	子公司 (註1)
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	144,457	(73,175)	(54,881)	子公司 (註2)
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,219,387	148,180	54,768	子公司 (註2)
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	48,152	(73,175)	(18,294)	子公司 (註2)
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	494,510	129,412	129,412	子公司 (註2)
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,247,760	148,180	56,042	子公司 (註2)
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,418,291	132,343	132,343	子公司 (註1)
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	604,765	(10,500)	(10,500)	子公司 (註2)
鼎翰科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	- (註3)	100.00 %	(87,604)	(78,335)	(78,335)	子公司 (註1)
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,118,569	(10,469)	(10,469)	子公司 (註1)
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	47,468	47,468	12,711	100.00 %	662,827	4,088	4,088	子公司 (註1)
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	1,474,117	50,789	50,789	子公司 (註1)
鼎翰科技	TSCIN	印度	條碼印表機及其零件之銷售	2,791	2,791	710	100.00 %	2,295	675	675	子公司 (註1)
鼎翰科技	TSCPL	波蘭	一般投資	498,827	498,827	- (註4)	100.00 %	487,850	(5,780)	(5,780)	子公司 (註1)
鼎翰科技	BB	韓國	經營企業行動電腦及其零件產銷	2,856,995	2,783,490	7,010	99.85 %	2,915,711	315,235	197,030	子公司 (註2)
鼎翰科技	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其零件產銷	- (註5)	- (註5)	- (註3)	0.03 %	(28)	307	-	子公司 (註2)
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	- (註3)	100.00 %	(15,900)	(998)	(998)	子公司 (註1)
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	- (註3)	100.00 %	3,756	337	337	子公司 (註1)
DLS	PPL	美國	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	52,899	5,763	5,763	子公司 (註1)

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額 (註6)			
TSCPL	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤 紙之客製化設計、整合 及產銷	71,613 (千波蘭幣)	71,613 (千波蘭幣)	2	100.00 %	183,188	2,293	2,293 (註1)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之 產銷	45,668	45,668	-	100.00 %	754,428	14,847	14,847 (註1)	子公司
BB	BBMX	墨西哥	經營企業行動電腦及其 零件產銷	5	5	- (註3)	99.97 %	5	307	307 (註2)	子公司
BB	BBUS	美國	經營企業行動電腦及其 零件產銷	2,920	2,920	- (註4)	100.00 %	-	(33)	(33) (註2)	子公司
BB	BBIN	印度	研發及設計企業行動電 腦、技術服務	4,078	4,078	990	99.00 %	5,152	(491)	(486) (註2)	子公司
BB	BBDE	德國	經營企業行動電腦及其 零件產銷	756	756	- (註3)	100.00 %	-	2,918	2,918 (註2)	子公司
BB	BBES	西班牙	經營企業行動電腦及其 零件產銷	1,265	1,265	- (註3)	100.00 %	1,094	(157)	(157) (註2)	子公司
BB	BBJP	日本	經營企業行動電腦及其 零件產銷	2,086	-	- (註3)	100.00 %	2,090	(128)	(128) (註2)	子公司

註1：係依據被投資公司經會計師核閱之財務報告認列。

註2：係依據被投資公司未經會計師核閱之財務報告認列。

註3：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

註4：持有股數未滿仟股，故未列示。

註5：金額未滿仟元，故未列示。

註6：帳面金額係減除未實現銷貨利益後之淨額。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

單位：新台幣千元

大 陸 被 投 資 公司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被 投 資 公 司 本期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣 業務	4,461	(二)	4,461	-	-	4,461	129,412	100.00 %	129,412	494,510	611,860
陽信長威	整流器之製造 及買賣業務	1,667,160	(二)	628,196	-	-	628,196	132,343	100.00 %	132,343	2,418,291	250,864
天津長威	晶片之製造及 買賣業務	387,173	(二)	387,173	-	-	387,173	(10,500)	100.00 %	(10,500)	604,765	452,102
天津國聚	條碼印表機及 其零件之產銷	44,846	(二)	45,668	-	-	45,668	14,847	35.74 %	5,306	754,428	998,407

註1：編號(二)係指透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

2.赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
1,035,448	2,039,316	4,305,607

註：本公司所投資Achi Capital Partners Fund LP基金，因其轉投資大陸地區，使本公司增加投審會核准額度USD 773千元。另有新增投資8,160千元(美金268千元)已匯出尚在經濟部投資審議司核備中。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

合併公司民國一一四年一月一日至九月三十日與大陸投資公司直接或間接之重大交易事項於編製合併報告時業已沖銷，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

台灣半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十四、部門資訊

合併公司營運部門資訊及調節如下：

114年7月至9月				
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 1,602,438	2,747,565	-	4,350,003
部門間收入	1,351,821	88	(1,351,909)	-
收入合計	<u>\$ 2,954,259</u>	<u>2,747,653</u>	<u>(1,351,909)</u>	<u>4,350,003</u>
應報導部門損益	<u>\$ 87,190</u>	<u>342,444</u>	<u>(368)</u>	<u>429,266</u>
113年7月至9月				
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 1,610,177	2,228,028	-	3,838,205
部門間收入	1,363,088	18	(1,363,106)	-
收入合計	<u>\$ 2,973,265</u>	<u>2,228,046</u>	<u>(1,363,106)</u>	<u>3,838,205</u>
應報導部門損益	<u>\$ 59,964</u>	<u>199,336</u>	<u>-</u>	<u>259,300</u>
114年1月至9月				
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 4,881,121	8,685,164	-	13,566,285
部門間收入	4,138,216	122	(4,138,338)	-
收入合計	<u>\$ 9,019,337</u>	<u>8,685,286</u>	<u>(4,138,338)</u>	<u>13,566,285</u>
應報導部門損益	<u>\$ 201,308</u>	<u>847,407</u>	<u>(32,288)</u>	<u>1,016,427</u>
113年1月至9月				
	整流器部門	條碼印表機部門	調整及銷除	合計
收入				
來自外部客戶收入	\$ 4,414,950	6,172,463	-	10,587,413
部門間收入	3,957,499	52	(3,957,551)	-
收入合計	<u>\$ 8,372,449</u>	<u>6,172,515</u>	<u>(3,957,551)</u>	<u>10,587,413</u>
應報導部門損益	<u>\$ 266,064</u>	<u>717,019</u>	<u>(31,920)</u>	<u>951,163</u>
應報導部門資產				
114年9月30日	<u>\$ 21,996,965</u>	<u>12,384,465</u>	<u>(13,945,993)</u>	<u>20,435,437</u>
113年12月31日	<u>\$ 22,889,535</u>	<u>12,705,863</u>	<u>(14,055,356)</u>	<u>21,540,042</u>
113年9月30日	<u>\$ 22,718,726</u>	<u>9,616,640</u>	<u>(14,051,039)</u>	<u>18,284,327</u>